

WO 2009/077201 A3

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
25. Juni 2009 (25.06.2009)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2009/077201 A3**

(51) Internationale Patentklassifikation:  
**H01L 21/00** (2006.01)      **B05C 1/08** (2006.01)  
**B05C 1/02** (2006.01)

BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/010894

(22) Internationales Anmeldedatum: 18. Dezember 2008 (18.12.2008)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2007 063 202.0  
19. Dezember 2007 (19.12.2007) DE

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): **GEBR. SCHMID GMBH & CO.** [DE/DE]; Robert-Bosch-Strasse 32-34, 72250 Freudenstadt (DE).

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): **KAPPLER, Heinz** [DE/DE]; Bergwiese 11, 72280 Dornstetten-Aach (DE).

(74) Anwalt: **RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER**; Postfach 10 40 36, 70035 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart*): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TREATING SILICON WAFERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON SILIZIUM-WAFERN

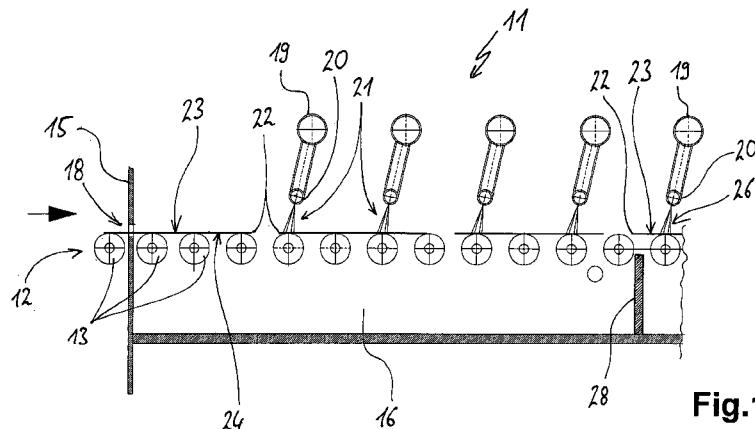


Fig.1

(57) Abstract: The invention relates to a method and device for treating silicon wafers. In a first step, the silicon wafers (22) are conveyed flat along a continuous, horizontal conveyor belt (12, 32) and nozzles (20) or the like spray an etching solution (21) from the top onto the wafers to texture them, only little etching solution (21) being applied to the silicon wafers (22) from below. In a second step, the silicon wafers (22), which are aligned as in the first step, are wetted exclusively from below with the etching solution (35) to etch-polish them.

(57) Zusammenfassung: Silizium-Wafer (22) werden zur Behandlung in einem ersten Verfahrensschritt liegend entlang einer horizontalen Transportbahn (12, 32) transportiert und von oben mit Ätzlösung (21) zum Texturieren besprüht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

11. September 2009

---

mittels Düsen (20) odgl.. Von unterhalb der Silizium-Wafer (22) erfolgt hier nur ein geringes Aufbringen von Ätzlösung (21). In einem zweiten Verfahrensschritt werden die Silizium-Wafer (22) mit gleicher Ausrichtung wie im ersten Verfahrensschritt von unten mit Ätzlösung (35) zum Polierätzen benetzt, und zwar ausschließlich von unten.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2008/010894

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 INV. H01L21/00 B05C1/02 B05C1/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
 H01L B05C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2005/013342 A (SUMITOMO PRECISION PROD CO [JP]; SUGANAGA DAISUKE [JP]; FUJINE OSAMU [ ]) 10 February 2005 (2005-02-10) abstract; figure 1 page 4, last line - page 7 -----	1-9
A	US 2007/246085 A1 (WAKATSUKI TAKAHIKO [JP] ET AL) 25 October 2007 (2007-10-25) abstract; figure 1 paragraph [0019] - paragraph [0025] -----	1-9
A	US 2006/154490 A1 (NARABAYASHI TETSUYUKI [JP] ET AL) 13 July 2006 (2006-07-13) abstract; figures 1-4 paragraph [0110] - paragraph [0122] ----- -/-	1-9

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
16 März 2009	01/07/2009
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Paisdor, Bernd

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**International application No  
PCT/EP2008/010894**C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2007/073886 A (SCHMID GMBH & CO GEB [DE]; KAPPLER HEINZ [DE]) 5 July 2007 (2007-07-05) cited in the application the whole document -----	1-9

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

**PCT/EP2008/010894**

## Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1.  Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
  
  
  
2.  Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
  
  
  
3.  Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

**see supplemental sheet**

1.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.  As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
  
  
  
4.  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

**1-9**

## Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

**PCT/EP2008/010894**

Box No. IV Text of the abstract (Continuation of item 5 of the first sheet)

**PCT/ISA/210**

**The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:**

**1. Claims 1-9**

**Method for treating silicon wafers.**

---

**2. Claims 10-12**

**Etching device or device for treating wafers.**

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2008/010894

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 2005013342	A	10-02-2005	JP	2005057032 A		03-03-2005
US 2007246085	A1	25-10-2007	JP KR	2007194490 A 20070077122 A		02-08-2007 25-07-2007
US 2006154490	A1	13-07-2006	CN JP JP KR	1827855 A 4205062 B2 2006193774 A 20060082431 A		06-09-2006 07-01-2009 27-07-2006 18-07-2006
WO 2007073886	A	05-07-2007	AU CA DE EP JP KR US	2006331080 A1 2632912 A1 102005062528 A1 1960119 A1 2009519590 T 20080082642 A 2008311298 A1		05-07-2007 05-07-2007 21-06-2007 27-08-2008 14-05-2009 11-09-2008 18-12-2008

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/010894

**A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
 INV. H01L21/00 B05C1/02 B05C1/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
**H01L B05C**

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

**EPO-Internal, WPI Data, PAJ**

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2005/013342 A (SUMITOMO PRECISION PROD CO [JP]; SUGANAGA DAISUKE [JP]; FUJINE OSAMU [ ]) 10. Februar 2005 (2005-02-10) Zusammenfassung; Abbildung 1 Seite 4, letzte Zeile - Seite 7 -----	1-9
A	US 2007/246085 A1 (WAKATSUKI TAKAHIKO [JP] ET AL) 25. Oktober 2007 (2007-10-25) Zusammenfassung; Abbildung 1 Absatz [0019] - Absatz [0025] -----	1-9
A	US 2006/154490 A1 (NARABAYASHI TETSUYUKI [JP] ET AL) 13. Juli 2006 (2006-07-13) Zusammenfassung; Abbildungen 1-4 Absatz [0110] - Absatz [0122] ----- -/-	1-9



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- \*'A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*'E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*'L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*'O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*'P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- \*'T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzipps oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- \*'X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- \*'Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
16. März 2009	01/07/2009
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Paisdor, Bernd

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/010894

## C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 2007/073886 A (SCHMID GMBH & CO GEB [DE]; KAPPLER HEINZ [DE]) 5. Juli 2007 (2007-07-05) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-9

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2008/010894**Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1.  Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
  
2.  Ansprüche Nr.  
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
  
3.  Ansprüche Nr.  
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

**Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)**

Diese internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1.  Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
  
2.  Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.
  
3.  Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
  
4.  Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:  
1-9

**Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs**

- Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

<b>WEITERE ANGABEN</b>	<b>PCT/ISA/ 210</b>
<p>Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:</p>	
<p>1. Ansprüche: 1-9</p>	
<p style="text-align: center;">Verfahren zur Behandlung von Silizium-Wafern</p> <p style="text-align: center;">---</p>	
<p>2. Ansprüche: 10-12</p>	
<p style="text-align: center;">Ätzvorrichtung bzw. Vorrichtung zur Behandlung von Wafern</p> <p style="text-align: center;">---</p>	

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

**PCT/EP2008/010894**

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 2005013342	A	10-02-2005	JP	2005057032 A		03-03-2005
US 2007246085	A1	25-10-2007	JP	2007194490 A		02-08-2007
			KR	20070077122 A		25-07-2007
US 2006154490	A1	13-07-2006	CN	1827855 A		06-09-2006
			JP	4205062 B2		07-01-2009
			JP	2006193774 A		27-07-2006
			KR	20060082431 A		18-07-2006
WO 2007073886	A	05-07-2007	AU	2006331080 A1		05-07-2007
			CA	2632912 A1		05-07-2007
			DE	102005062528 A1		21-06-2007
			EP	1960119 A1		27-08-2008
			JP	2009519590 T		14-05-2009
			KR	20080082642 A		11-09-2008
			US	2008311298 A1		18-12-2008